Lab 7报告

学号: 2020K8009929034、2020K8009929019、2020K8009929037

姓名:胡康、李子恒、吕星宇

箱子号: 05

一、实验任务(10%)

为设计的 CPU 增加 AXI 总线接口,更好地实现 CPU 与系统中的内存、外设进行交互。整体任务分为三个阶段:

- 1. 将原有 CPU 访问 SRAM 的接口调整为类 SRAM 总线接口,在原有基础上增加握手信号。
- 2. 设计类 SRAM-AXI 转接桥,将原有的类 SRAM 接口转接为 AXI 接口,CPU 核对外提供 AXI 信号端。
- 3. 完成整体总线设计对随机种子的验证。

二、实验设计(40%)

(一) 总体设计思路

- 1. 设计类 SRAM 总线:增加 CPU 的端口信号,利用 req、addr_ok、data_ok 等信号实现握手机制(具体端口信号的增加见重要模块 1)。同时。为了保证流水线的正常运作,更改部分 ready_go、allowin 信号;最后考虑异常清空流水线、转移计算未完成等特殊情况。
- 2. 设计类 SRAM-AXI 转接桥:增加 AXI 接口信号,一方面需要与类 SRAM 信号对接,另一方面需要设计状态机,对外通过握手信号完成交互。

(二) 重要模块 1 设计: 类 SRAM 总线接口信号

1、工作原理

作为类 SRAM 总线接口信号,实现握手机制,与内存、外设进行交互。由于内存可以抽象为 inst_sram 与 data_sram, 故接口信号也分为 inst 信号与 data 信号。两组信号的接口定义见表 1,由于整体功能较为相似,故在表 1 中一并展示。

CPU与内存的交互主要分为三种:取指、load类访存、store类访存。对于取指操作,CPU发出读请求(inst_sram_req),内存接收请求并返回接收成功信号(inst_sram_addr_ok)与指令(inst_sram_rdata);对于 load类访存,CPU发出读请求(data_sram_req)并用字节数(data_sram_size)表示请求的字节数,内存接收请求并返回接收成功信号(data_sram_addr_ok)与数据(data_sram_rdata);对于 store类指令,CPU发出写请求(data_sram_req)以及字节数(data_sram_size)、字节写使能(data_sram_wstrb)、写数据(data_sram_wdata),内存接收请求并返回成功信号(data_sram_addr_ok)表示写入完成。

2、接口定义

表 1: 类 SRAM 总线接口信号表

名称	位宽	方向	功能描述
clk	1	input	时钟信号
req	1	output	请求信号
wr	1	output	1表示写请求,0表示读请求
size	2	output	传输的字节数
addr	32	output	请求的地址
wstrb	4	output	写请求的字节写使能
wdata	32	output	写请求的写数据
addr_ok	1	input	该次请求的地址已被接收
data_ok	1	input	该次请求的数据已传输
rdata	32	input	该次请求返回的读数据

3、功能描述

在 SRAM 的基础上增加了握手机制,更加贴近真实内存的访问情况。此外,握手机制意味着指令、数据不会在下一拍立刻返回,因此需要考虑流水线新增的阻塞情况,引发了许多需要考虑的复杂问题,需要在原有基础上进行改进。

(三)重要模块2设计:类SRAM-AXI转接桥

1、工作原理

与原有的类 SRAM 接口连接,同时对外提供 AXI 接口。

由于 AXI 也需要处理对外握手过程,因此需要设计状态机,完成状态转移的描述。其中,读状态机设计如下:

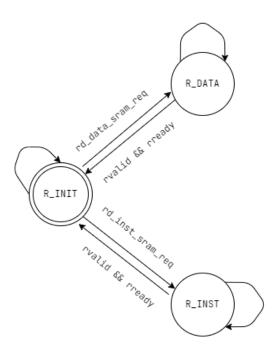


图 1: 读状态机状态转移示意图

初始时,读状态机停留在 R_INIT 阶段,当读数据请求来临时,读状态机转移到等待数据的 R_DATA 阶段; 当读指令请求来临时,读状态机转移到等待指令的 R_INST 阶段。进入 R_DATA 或 R_INST 阶段后,状态机状态 不变,直到读响应完成,即 rvalid 与 rready 完成握手。因此,这两个阶段实际上是从读请求开始直到读响应结束, 将读请求状态机和读响应状态机整合简化为一台读状态机。 写请求与写数据状态机设计如下:

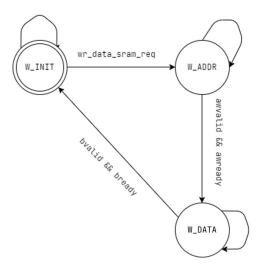


图 2: 写请求与写数据状态机状态转移示意图

初始时,写请求与写数据状态机停留在 W_INIT 阶段。当写数据请求来临时,状态机转移到 W_ADDR 阶段,表示正在发送写请求地址。写请求 awvalid 与 awready 握手成功,即表示地址已发送,这时转移到 W_DATA 阶段,表示正在发送写数据。写响应 bvalid 与 bready 握手成功,即表示写数据已完成,本轮请求全部完成,转移到 W INIT 阶段等待下轮请求。

写响应状态机如下:

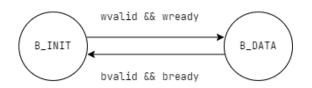


图 3: 写响应状态机状态转移示意图

写响应其实就是对从方是否写完数据的检查,保证主方不会在从方未完成数据写入的时候就匆忙发送读请求,读出旧值。初始时,写响应状态机位于 B_INIT 阶段。写数据 wvalid 与 wready 握手,说明已经开始写数据了,这时要转移到 B_DATA 阶段,等待从方将数据写完并发送写响应。当写响应 bvalid 与 bready 握手时,写数据已经完成,这时回到 B_INIT 阶段,等待下轮请求。

2、各通道接口信号定义

(1) 读请求通道

只讨论核心的几个接口信号。读请求来临时,需要在初始阶段需要准备好 arid, araddr 和 arsize,同时将读请求 arvalid 置为有效。以 arid 为例,代码如下:

```
always @(posedge aclk) begin

if(!aresetn)

arid_r <= 4'd0;

else if(ar_current_state == R_INIT && rd_data_sram_req)
```

arid_r <= 4'd1; // 取数据置 1(优先级高)
else if(ar_current_state == R_INIT && rd_inst_sram_req)
arid_r <= 4'd0; // 取指令置 0

end

(2) 读数据通道

发送读请求后,主方就可以开始准备读数据了,因此这时可以将 rready 拉高,等读数据完成(即下一个阶段恰好为 R_INIT 时)将 rready 拉低,等待下一轮请求。在这里我采用的是 valid before ready handshake,ready 信号置有效依赖于 valid 信号。

(3) 写请求与写数据通道

与读请求类似,写请求来临时,需要设置好 awaddr 与 awsize,并置起 awvalid 信号。这里写请求与写数据共用状态机,需要一并把数据 wdata 和 wstrb 设置好,同样置起 wvalid 信号。

(4) 写响应通道

只需在写数据完成握手时,将 bready 拉高,并在完成握手,即 bvalid 有效时,再将 bready 拉低即可。

3、类 SRAM 信号定义

需要定义转接桥向类 SRAM 方发送的信号,即数据 RAM 与指令 RAM 的 addr_ok, data_ok 与 rdata 信号。这里设计的 addr_ok 对应于读/写请求有效(注意指令 RAM 不可写),data_ok 对应于读/写响应有效。对于 rdata,只需在 R_DATA 或 R_INST 阶段把读到的数据(AXI 接口上的 rdata)放入缓冲区,然后交给相应的指令或数据 RAM 的 rdata 端口即可。

三、实验过程(50%)

(一) 实验流水账

2022.10.27	19: 00——23: 00	阅读讲义 8.1、8.2;	
2022.10.28	20: 00-24: 00	exp14 debug	
2022.10.29	19: 30——23: 24	完成 exp14 仿真及上板	
2022.10.30	8: 00——10: 30	完成 exp14 的实验报告	
2022.11.05	10: 00-20: 25	阅读讲义 8.3、8.4,并完成 exp15 debug	
2022.11.06	9: 30——14: 00	完成 exp15 仿真,修复之前的 bug,	完成上板测试
2022.11.12	20: 00—20: 20	完成 exp16上板测试	

(二) 错误记录

1、错误 1: EXE 阶段未控制 addr ok 有效时再进入下一阶段

(1) 错误现象

如图 4,某指令写回数据发生错误

[1615857 ns] Error!!!

reference: PC = 0x1c017304, wb_rf_wnum = 0x0a, wb_rf_wdata = 0xc822c7e8
mycpu : PC = 0x1c017304, wb_rf_wnum = 0x0a, wb_rf_wdata = 0x000000000

图 4: 错误 1 出错情况截图

(2) 分析定位过程

查询汇编文件可以看到这是一条 load 指令,且波形图显示在 WB 阶段拿到数据时就已经出错,于是推测可能是之前的 store 指令存入该内存的数据错误。从该时刻向前找写入该地址的 store 指令,找到了不久前刚向该地址写入数据的某 store 指令。检查该指令 EXE 阶段与 MEM 阶段的访存行为并重点锁定 data_sram_wdata 与data_sram_addr_ok 两个信号后可以发现,该数据有效期间 data_sram_addr_ok 始终为 0 (如图 5),说明正确的数据没有写入。



图 5: 错误 1 分析定位过程

(3) 错误原因

未控制该 store 指令在 EXE 阶段看到 addr_ok 为 1 才能进入 MEM 阶段,导致数据没有正确写入,进而导致后续 load 指令读出错误数据。

(4) 修正效果

按照讲义 P195 的要点讲解,修改 es ready go 使得访存指令的 req 与 addr 均为 1 后才能进入下一级

(5) 归纳总结

由于本阶段增加了握手机制,很多原本一拍内一定能完成的操作都变为未知,因此要让流水线在某些情况下"暂停",而实现的方式便是通过 ready go 信号。

2、错误 2: 清空流水线时没有修改 fs valid 为 0

(1) 错误现象

仿真跑到 660000ns 后在 0x1c00f078 处进入死循环(如图 6)

```
[6682000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0x1c00f078
[6692000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0x1c00f078
[6702000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0x1c00f078
[6712000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0x1c00f078
[6722000 ns] Test is running, debug_wb_pc = 0x1c00f078
图 6: 错误 2 出错情况截图
```

(2) 分析定位过程

查询汇编文件可以看到 0x1c00f078 处指令是一条 ertn 指令,波形图显示该指令执行后,next_pc 取到了 ERA 寄存器内的地址,但该地址无法进入 IF 级,导致流水线"断流"。这说明错误原因是 pre-IF 级与 IF 级的交互存在问题。进一步检查相关信号后,发现是由于 fs_valid 始终为 1,导致该地址无法进入 IF 级。

(3) 错误原因

图 7 展示了原有的 fs_valid 的赋值逻辑。可以看到,当清空流水线(ws_reflush_fs 为 1)时,三个条件都不符合。若此时 fs valid 为 1,那么接下来 fs valid 将一直为 1,导致 next pc 的地址永远无法进入 IF 级。

```
always @(posedge clk) begin
    if (reset) begin
        fs_valid <= 1'b0;
    end
    else if (fs_allowin) begin
        fs_valid <= to_fs_valid;
    end
    else if(br_taken_cancel)
        fs_valid <= 1'b0;
end</pre>
```

图 7: 错误 2 出错代码截图

(4) 修正效果

如图 8,修改使得 ws_reflush_fs 为 1 时,fs_valid 变为 0。这样便可以让 ERA 寄存器内的地址及时进入 IF 级,使流水线重新流起来。

```
always @(posedge clk) begin
    if (reset) begin
        fs_valid <= 1'b0;
    end
    else if (fs_allowin) begin
        fs_valid <= to_fs_valid;
    end
    else if(br_taken_cancel || ws_reflush_fs)
        fs_valid <= 1'b0;
end</pre>
```

图 7: 错误 2 修正后代码截图

(5) 归纳总结

在 exp13 的设计中,由于 IF 阶段一定可以拿到 ERA 寄存器的地址,因此 ertn 指令清空流水线的操作可以只将其余阶段 valid 改为 0,而保留 fs_valid 为 1;但在 exp14 中,由于握手机制的存在,next_pc 的地址不确定何时能进入 IF 阶段,因此需要将 fs_valid 也及时改为 0。可见随着后续功能的增加,之前实验的设计也要考虑是否相应地改变。

3、错误3: ld 写后读相关未有效阻塞

(1) 错误现象

如图 8, 仿真显示写回数据错误

```
62827 ns] Error!!!
reference: PC = 0x1c00f320, wb_rf_wnum = 0x0e, wb_rf_wdata = 0x00000000
mycpu : PC = 0x1c00f320, wb_rf_wnum = 0x0e, wb_rf_wdata = 0x0000aaaa
```

图 8: 错误 3 出错情况截图

(2) 分析定位过程

首先查看汇编指令序列,如图 9 所示,发现出错指令是 xor 指令,其上一条指令是 ld 指令,且之间存在写后读相关。错误显示 xor 写回的数据出现问题,很大可能是 ld 指令前递的数据存在问题。

1c00f31c: 2880018e 1d.w \$r14, \$r12, 0 1c00f320: 0015b5ce xor \$r14, \$r14, \$r13

图 9: 错误 3 汇编指令序列

于是查看出错时刻附近两条指令的波形图,发现 xor 指令在 ID 阶段判断出写后读相关后,会发生阻塞,但阻塞到 ld 指令离开 EXE 阶段的下一拍就取消,而 ld 指令下一拍并没有取到正确的数据,因此前递的数据错误,导致 xor 得到的数据有误。

(3) 错误原因

在之前的设计中,ld 指令在 MEM 阶段只会停留一拍,因此在离开 EXE 阶段的下一拍就一定能得到正确的数据并前递给下一条指令,因此原有的 ld 前递逻辑是没有问题的;但在加入握手机制后,ld 在 MEM 阶段可能很久才能得到正确的数据,因此一拍内无法得到正确的前递数据,会导致后面一条指令得到的操作数有误。

(4) 修正效果

如图 10,新增一个 MEM 阶段到 ID 阶段的信号,表明此时存在 ld 写后读,且 ld 指令在 MEM 阶段尚未取到正确的数据,需要让下一条指令在 ID 阶段继续阻塞。这样便可让 xor 指令在 ID 阶段阻塞直至获得正确的前递数据。

assign ms_to_ds_res_from_mem = ms_res_from_mem & ms_valid;

图 10: 错误 3 修正的主要内容

四、实验总结

还是得认真、反复读讲义。第一遍读讲义的时候有些说法看不明白,但是之后自己调代码遇到难以解决的 bug 时,往往重新翻阅一下讲义会有收获,甚至会直接得到解决方式。

另外,上板随机测试 debug 实在让人头疼……经常遇到某种子上板偶尔出错、但仿真仍然正确的问题,也没有合适、便捷的调试方法……感觉在本课程之后的实验设计中,总线随机验证需要后续改进,例如讲解 Chipscope 等上板调试的方法